

The AI Nexus : 智鏈賦能・驅動未來

中華軟體公會今年首度打造大型AI解方博覽會，
以AI技術、創新應用與多元產業需求，展示最新解決
方案，串聯政府與產業交流媒合，共創智慧未來。

展示地點

主場·台北

10/30 (五)
09:30-16:00

臺大醫院
國際會議中心
2F 201-205

巡迴·高雄

10/23 (五)
13:30-17:00

亞灣新創園區
3F 基隆+台中港

巡迴·台中

11/06 (五)
13:30-17:00

思享空間
2F 201-203

觀展贈好禮



填寫問卷即贈
7-11咖啡提貨卡
(共800份)

觀展早鳥禮
7-11 100元禮券



9名 高效菁英・隨行組
(各場次3名)
精美隨行組・USB+實用文具
or 旅行學習組之選



主場限定 台北場・頭獎
PayEasy享樂券
10,000元



1名 中南部・頭獎
PayEasy享樂券
5,000元



展會亮點



AI解方展示

30+ AI 廠商齊聚，
一次掌握創新應用與科技趨勢。



四大展區探索

不只「AI智慧應用」！一次掌握
「資安雲端」、「智慧治理」、
「創新應用」多元解方。



論壇實績分享

熱門議題 × 實務案例
掌握資安、AI及數位轉型新趨勢。



逛展集點好禮

逛展集點・好禮加碼！走訪攤位
完成集點，抽大獎再享精美好禮！

公務人員專屬

公務人員學習時數

主場提供8小時；中南部提供4小時學習時數

專屬媒合禮

7-11 200元禮券



公務人員(含國營事業單位)限定

預約媒合 | 完成即享媒合禮
公務機關與會者可於活動前
預約，活動當天完成媒合即
可獲贈媒合禮。



論壇勤學禮

事前報名並參與論壇，
主場前100名 / 中南部場前50名，
即贈7-11 50元商品卡！



活動產品搶先報

活動窗口 |

黃資深專員

07-338-0948

abby.huang@tissa.org.tw



立即報名參觀



與您相約，一同開創AI新未來！